证券代码：688809　　证券简称：强一股份　　公告编号：2026-086

强一半导体（苏州）股份有限公司

关于公司股份回购事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次回购股份方案的基本情况

基于对强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司于2026年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-084），回购资金总额不低于人民币5,000.00万元（含本数），不高于人民币10,000.00万元（含本数），回购价格不超过人民币493.92元/股（含本数），回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。上述回购事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议，公司后续将依照相关规定实施股份回购。

同时，公司关注到2026年11月4日中国人民银行公告，为维护资本市场平稳运行，加力实施股票回购增持再贷款政策：

“一、自2026年11月4日起，下调股票回购增持再贷款利率0.25个百分点至1%。股票回购增持再贷款的支持对象为21家全国性银行和5家系统重要性城商行，支持比例为100%，期限1年，可根据银行需要展期。银行可在再贷款利率基础上适当加点，合理确定股票回购增持贷款期限和利率，加快贷款投放，增强上市公司、主要股东市值管理能力。

二、向银行提供充足的再贷款额度保障。11月2日股票回购增持再贷款座谈会之后，银行已向中国人民银行报送股票回购增持再贷款额度申请超过2000亿元。

后续，中国人民银行将继续充分满足银行的再贷款需求，支持银行积极对接上市公司、主要股东融资需求。”

公司将结合回购再贷款政策、公司资金情况、市场走势等，充分运用政策工具，通过回购等方式，维护公司及广大投资者利益。

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日